This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-170279

®Int. Cl. 5	職別記号	庁内整理番号	@ 公開	平成 2年(199	0)7月2日
G 06 F 15/62 G 01 B 11/24 G 01 N 21/88 H 01 L 21/66	405 A F E J	8419-5B 8304-2F 2107-2G 7376-5F			
		審査請求	未請求	請求項の数 31	(全20頁)

被検査対象パターンの欠陥検出方法及びその装置 69発明の名称

和特 題 昭63-323276

顧 昭63(1988)12月23日

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 @発明者 前 H

所生産技術研究所内

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 個発 明 Ħ 仁志

所生産技術研究所内

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地 株式会社日立製作所 の出 類 人

弁理士 小川 勝男 70代 理 人 外1名

1.発明の名称

張検査対象がメーンの欠陥検出方法及びその張

2. 特許請求の範囲

- 1.被検査対象パターンの多直無点面像を遠像手 設により嫌保し、この強保された多重焦点顕像 信号と指揮パターンの信号とを比較して上記被 教養対象パターンに存在する欠陥を検出するこ とを特徴とする被検査対象パターンの欠陥検出 方在。
- 2 ・上記欠陥として少なくとも異物であることを 特徴とする前来項1配収の複模差対象パターン の欠陥検出方法。
- 5. 上記欠陥として少なくとも変色欠陥であるこ とを俗欲とする請求項1配収の被検査対象パメ ーンの欠陥模出方法。
- 4.上配欠陥として少なくとも形状欠陥であるこ とを特徴とする鮭来項!配成の被機を対量パタ ーンの欠除費出方法。

- 5。被検査対象パターンの多重焦点面像を操像手 殿により機御し、この機像された多重無点面像 信号に基いて上記被検査対象パターンに存在す る欠陥の機能を検出することを特徴とする被検 査対象パターンの欠陥機出方法。
- 6 . 上記欠陥の種類として、異物、変色欠陥、形 状欠陥の内。少なくともこれらの任意の組合せ であることを特徴とする間求項5記収の被検査 対象パターンの欠陥検出方法。
- 7.被検査対象パターンの多重焦点画像とこの被 横雀対象ペターンと同一の欠陥のない良品の基 準パターンの多重焦点面像とについて強 像手段 により抽像し、各々強像された多重無点酶像個 今何志を比較して上記被検査対象パターンに存 在する欠陥とその推奨を検出することを特徴と する被検査対象パターンの欠陥検出方法。
- 8 . 上記欠陥の種類として、異物、変色欠陥、形 状欠陥の内、少なくともこれらの任意の組合せ であることを特徴とする請求項フ記載の被機登 対象パターンの欠陥模出方法。

- 10.上記枚出された欠陥の内、異物あるいは変色 欠陥として検出されないものを形状欠陥として 検出することを特徴とする請求項9記載の被検 査対象パターンの欠陥検出方法。
- 11.被牧査対象パターンの多重無点面像とこの被検査対象パターンと問一の欠陥のない良品の基準パターンの多重無点面像とについて抽像手段

を特徴とする被検査対象パターンの欠陥検出方法。

- 14、上記欠陥棟出手設は、欠陥として少なくとも 共物を棟出するように存成したことを特徴とす る請求項15記載の被検査対象パターンの欠陥検 出級做。
- 15・上記欠陥検出手紋は、欠陥として少なくとも 変色欠陥を検出するように構成したことを特徴 とする請求項15記載の被検査対象パターンの欠 降検出要置。
- 16. 上記欠陥検出手段は、欠陥として少なくとも 形状欠陥を検出するように構成したことを特徴 とする諸承項13記数の被被査対象パメーンの欠 陥検出無償。

- 12. 具物と、変色欠陥或いは形状欠陥とを被査する無難を用いて、被検査パターンが製造装置により処理される前後で検査を行って、欠陥が上配被検査パターンの同じ個所に検出された時に、上配処理前に異物として検出された欠陥が上記処理後に形状欠陥あるいは変色欠陥として検出されたものを数命的な欠陥として検出すること
- 17.被検査対象パターンの多重無点面像を操像する機像手段と、該機像手段により機像された多重無点面像信号にあいて上記被検査対象パターンに存在する欠陥の種類を検出する欠陥の種類検出手段とを構えたことを特徴とする被検査対象パターンの欠陥検出要性。
- 18. 上記欠陥の種類検出手数は、欠陥の種類として、異物、変色欠燥、形状欠陥の内、少なくともこれらの任意の組合せについて検出するように構成したことを特徴とする請求項17記収の被検査対象パターンの欠陥検出要値。
- 19・被被室対象パターンの多重無点面似とこの被検査対象パターンと同一の欠陥のない良品の遊遊パターンの多重無点面像とについて域像手段と、該域像手段により機像された存在の多重無点面像信号问志を比較して上記被検査対象パターンに存在する欠陥とその複類を模出する検出手段とを備えたことを特徴とする被使出表対象パターンの欠陥検出表慮。
- 20.上記検出手段は、欠陥の種類として、共物、

変色欠陥、形状欠陥の内、少なくともこれらの 任意の組合せについて検出するように解放した ことを特徴とする謂求項19記載の被検査対象パ ターンの欠陥検出 鉄健。

- 22. 夏に、上記欠陥検出手段により検出された欠

係により欠陥を異物として検出する手級を有することを特徴とする情求項21記載の接検査対象 パターンの欠陥検出張業。

- 26. 上記変色欠陥検出手数は、上記多重無点に応じた垂画像信号の最大値を検出し、それらの大小関係により欠陥を変色欠陥として検出する手段を有することを特象とする翻求項21記載の被検査対象パターンの欠陥検出装備。
- 28、被検査対象パターンの証像とこの被検査対象パターンと同一の欠陥のない良品の基準パター

陥の内、異物あるいは変色欠陥として被出されないものを形状欠陥として表出する形状欠陥後 出手級を備えたことを特徴とする請求項21記載の被検査対象パターンの欠陥機出級値。

- 25、上記強像手段と上記欠陥機出手段、共物機出 手段及び変色欠陥機出手段との関に、上記機像 手段により操像された各々の面像信号を記憶す る記憶手段を備えたことを特徴とする前来項21 記載の被標を対象パターンの欠陥機出異似。
- 24.上能欠險被出手致化よって欠陥と被出されたとき、その位置における上配機像手致によって 遊像された顧像信号を上配異物被出手致と及び 色欠陥被出手致が取り込み、上配異物被出手致 に欠陥を異物として被出させ、上配変色欠陥 出手致に欠陥を変色欠陥として被出させるよう に創御手致を備えた構成としたことを特象とす る謂来項21記載の被検査対象パターンの欠陥被 出級性。
- 25。上記典物検出手扱は、上記多塩焼点に応じた 豊面像信号の最大値を検出し、それらの大小與

ンの面像とについて操像する第1の強像手段と、 級第1の滋健手段により強保された画保信号を 比較して不一致により欠陥を検出する欠陥検出 手放と、上記被検査対象パターンの多重焦点面 像とこの被検査対象パターンと同一の欠陥のな い良品の基準パターンの多重焦点面像とについ て微像する第2の微像手段と、緊第2の微像手 盤により機像された各々の多量無点面像信号同 志を比較して得られる是画像信号から上記欠陥 検出手段で検出された欠陥を異物として検出す る異物検出手段と、上配何れかの画像信号につ いて微分処理を施して得られる彼分信号同志を 比較して得られる意画像信号から上記欠陥後出 手段で検出された欠陥を変色欠陥として横出す る変色欠陥検出手取とを偏えたことを特徴とす る被検査対象パターンの欠陥検出報道。

29・被検査対象パターンの多量焦点面像とこの破検査対象パターンと同一の欠陥のない良品の造単パターンの多量焦点面像とについて機像し、 更に被検査対象パターンの光学的に数分処理さ

50・被検査対象パターンの画像を操像する強像手 故と、敵域像手段により操像された画像信号と 基準パターン信号を比較して不一致により欠陥 を検出する欠陥校出手段と、上配機像された画 像信号に基いて上配欠陥検出手段で検出された

5. 発明の詳細な説明

〔雌菜上の利用分野〕

本発明は、LSIウェハ等の破検変対象パターンについて、異物,変色欠陥,形状欠陥等の欠陥を検出する破検査対象パターンの欠陥検出方法及びその要似に関する。

〔従来の技術〕

従来の外観検査袋賃としては、例えば信学技報

51・被検査対象パターンの明視野画像とこの被検査対象パターンと同一の欠陥のない良品の選挙パターンの明視野画像とについて機像し、更に被検査対象パターンの暗視野画像とこの被検査対象パターンと同一の欠陥のない良品の基準パターンの暗視野画像とについて機像する機像手

第24図に欠陥判定の1例を示す。位置合せ回路 64において、被出面像と記憶画像を位置合せをし、 整画像被出回路66により位置合せされた検出画像・ と記憶画像の整画像を検出する。これを2値化回 路60により2値化することにより、欠陥を検出す る。上記得成により検出画像に存在する欠け8dが 被出される。

また、この様の要似として関連するものに例えばエス・ピー・アイ・イー . オプティカル マイクロリングラフィグ I (1987年) 第 248 質から 集

255 質 (S P I E Vol . 772 Optical Microlithography V I (1987) pp248 — 255) 等が準 げられる。

(発明が解決しようとする繰低)

上記従来技術は、対応するパターンの不一数を 欠陥として模出するものであり、従って検出した 欠陥を他の観新手段、例えば光学級徴鍼やSBM により観察しなければ、形状欠陥,変色,異物と いった欠陥の権類を献別することはできないとい う聴題があった。

本発明の主たる目的は、LSIウエハ等の被検査パターンについて、異物、変色欠陥、形状欠陥等の欠陥を自動的に検出できるようにした被検査パターンの欠陥検出方法及びその保健を提供することにある。

また本発明の目的は、LSIウェへ等の被検査パターンについて、数命的な欠陥が必命的でない欠陥とに繰別できるようにした被検査パターンの欠陥検出方法及びその報道を提供することにある
「課題を解決するための手段」

在する欠陥とその複類を検出する検出手段とを備 えたことを特徴とする被模姿対象パターンの欠陥 検出経覚及びその方法である。

また本発明は、主たる自的を選成するために被 検査対象パターンの多重無点適能とこの被検査対 **まパターンと同一の欠陥のない良品の基準パタ−** ンの多重焦点画像とについて抽像する娘像手段と 該旅像手限により娘像された各々の多宜焦点面像 信号の内、何れかの画像信号を比較して不一欽に より欠陥を検出する欠陥被出手放と、上記嫌保さ れた各々の多量焦点面像信号両志を比較して得ら れる遷画像信号から上紀久路枚出手段で検出される た欠陥を異物として模出する異物模出手段と、上 記何れかの画像信号について敬分処理を縮して得 られる 献分信号 河忠を比較して得られる 整画像信 **労から上記欠陥横出手段で模出された欠陥を変色** 欠陥として横出する変色欠陥機出手段とを備えた ことを特徴とする被検査対象パターンの欠陥検出 **会世及びその方法である。**

また本発明は、主たる目的を選成するために。

本発明は、上記主たる目的を選成するために被検査対象パターンの多重焦点顕像を嫌優する機像手段と、政機像手段により機像された多重焦点面像信号と基準パターンの信号とを比較して上記破機査対象パターンに存在する欠陥を検出する欠陥を検出手段とを備えたことを特徴とする被機変対象パターンの欠陥機出張健及びその方法である。

また本発明は、主たる目的を選成するために被検査対象パターンの多度組成画像を強像する強像 争談と、欧洲像手談により操像された多度組成画像を強像音に多いて上記被検査対象パターンに存在する欠陥の種類を検出する欠陥の種類を出手談を 備えたことを特徴とする被検査対象パターンの欠 路積出級載及びその方法である。

また本発明は、主たる目的を達成するために被検査対象パターンの多意線点面像とこの被検査対象パターンと同一の欠陥のない良品の基準パターンの多意焦点面像とについて機像する機像手段と、鉄機像手段により機像された各々の多道焦点面像信号向志を比較して上記被検査対象パターンに存

被 横 査 対 象 パ ター ン の 画 像 と こ の 破 根 査 対 象 パ タ ーンと同一の欠陥のない良品の毒率パメーンの画 像とたついて嫌像する第1の準像手段と、跃第1 の強御手段により強保された画像信号を比較して 不一致により欠陥を検出する欠陥検出手段と、上 配被複査対象パターンの多重焦点画像とこの設度 査対象パターンと同一の欠陥のない良品の基準パ ターンの多重焦点面像とについて微像する第2の 処像手以と、誤窮2の激像手以により敚像された 各々の多重焦点画像医号同志を比較して得られる **金融像信号から上記欠陥検出手以で検出された欠 逸を典物として模出する典物検出手数と、上配何** れかの当像信号について欲分処埋を巡して役られ る彼分信号问志を比較して得られる漫画銀信母か ら上記欠陥機出手段で機出された欠陥を変色欠陥 として放出する変色欠陥検出手段とを偏えたこと を特徴とする破機査対象パメーンの欠陥検出委員 及びその方法である。

また本発明は、主たる自的を達成するために、 被徴釜対象パターンの多度無点面像とこの被検査

対象パターンと同一の欠陥のない良品の基準パタ ーンの多質気点面像とについて透像し、単に複雑 査対象パターンの光学的に微分処理された微分値 **俅とこの被検査対象パターンと同一の欠陥のない** 良品の基準パターンの光学的に彼分処理された微 分面像とについて機像する機像手段と、鉄線像手 段により強像された各々の多重点点面像信号の内、 何れかの画像信号を比較して不一致により欠陥を 模出する欠陥模出手放と、上記遺像された各々の 多重無点面像信号同志を比較して得られる整面像 信号から上記欠陥検出手段で検出された欠陥を異 物として検出する異物検出手段と、上記後像手段 **化より速像して得られる微分信号向志を比較して** 将られる爰画像信号から上配欠陥模出手段で模出 された欠陥を変色欠陥として検出する変色欠陥検 出手段とを備えたことを特徴とする被検査対象パ ターンの欠陥検出級値及びその方法である。

また本発明は、第2の目的を達成するために、 被改査対象パターンの画像を環像する機像手段と、 数数像手段により機像された画像信号と基準パタ

パターンの暗視がより、 をでは、 のでは、 のでは

即ち本先明は下記の技術箇手数を組合せたものである。被検査パターン検査委員において

(11) 検出じた欠陥部及び対応する良品部にウェハを移動し、ウェハを上下(2方向)する手段、及び各2位徴において回路パターンの画像を検出する手段、

ーン信号を比較して不一致により欠陥を被出する 欠陥検出手収と、上記批像された崩像信号に扱い て上記欠路検出手段で検出された欠陥を兵物とし て検出する異物検出手段と、上配画像信号に基い て上記欠陥検出手度で模出された欠陥を形状欠陥 敢いは変色欠陥として横出する形状欠陥或いは変 色欠陥検出手数と、上贮欠船検出手数により検出 された欠陥の被検査対象パターン上の位置に対応 させて上配異物輸出手設から権用される異物の慣 報と上配形状欠陥或いは変色欠陥検出手段により 機出される形状欠陥或いは変色欠陥の情報とを記 憧する記憶手段と、絃記憶手段から被検発対象バ **ォーン上の同じ位置における異物の情報と形状欠** 路 或いは変色欠陥の情報を 観出して比較する比較 手政とを備えたことを特徴とする被徴釜対象パタ ーンの欠陥機出張量及びその方法である。

また本発明は主たる目的を達成するために、被検査対象パターンの明視野画像とこの被検査対象パターンと同一の欠陥のない良品の基準パターンの明視野画像とについて強像し、更に被検査対象

により多重焦点面像(遊莢面像)を検出し、これらを比較する。

- (2) 各 Z 位置において、欠陥部と良品部の最低適 像の比較を行い、豊誠像における Z 万回の破谈 変化る検出する手数により、異物を制定する。
- (5) 合焦面において、検出した欠陥部を良品部の 農英画像を空間很分した後、比較を行い、彼分 の次数による基画像の張炎変化を被出する手段 により、変色を判定する。
- (4) 欠陥を上記手故により、典物・変色の順に判定し、それ以外を形状欠陥と判定する。

(作用)

多重無点超像被出は、終11 図に示すようにウェハ1 等の回路パターン(被検査パターン)11 に対し、合無面位置 Zoから Z 方向の上下に離れた複数の点… Za , ... , Z - a ... について、画像を検出する。 従って、 Zoで検出した画像は、回路パターン(被検査パターン)11 に焦点が合っており、 Zi 東いは Za , Za では焦点が合わないため、回路パターン11 の像は低ける。一方、典物10は、回路パターン11 の像は低ける。一方、典物10は、回路パタ

ーン11上に付着した塵埃,どみ等であるため、 2。だけでなく 2。あたりまで焦点が合い、 異物の像は鮮明である。 との違いに潜且する。 即も、 第12回に示すように、 機能に合無面の 2 位度, 緩 軸に欠陥 形 と 良品部の 整面 像の 歳 後 値 を とる と、 異物は 形状欠陥, 変色と明らかに 異なる 彼形形状になり、 これにより 異物 を 利別できる。

一方、合無面 2。で検出した濃炭値像を空間像分寸ると変色は避免成分が多くを占めるため、微分 衝像の差面像はその微炭値が形状欠陥,與物に比 べ小さくなる。従って、第15回に示すように、検 軸に微分の次数、即も1次像分,2次微分(0次 は微分せず)、縦軸に差面像をとると、変色は形 状欠陥,與物と異なる故形形状になり、これによ り変色を判別できる。

上記故形形状の解析により判別された異物。変色以外は、回路パターンの形状に不良があると考えられ、形状欠陥と判別される。

また、製造装置等により被検査パターンが処理される前後に検査を行い、欠陥が同じ箇所に認識

ち、第2回に示すように、ウェハ上のチャブ7内部の位置7dの回路パターンを検出し、これを画像メモリ 15c に記憶した難のチップの対応する位置7cの回路パターンと比較することにより、欠陥を検出する。

まず、第1回の位置合せ回路16で、第5回に図示するような検出画像(a),記憶画像(b)を位置合せし(第5回(c)),第1回の透画像検出回路17により位置合せされた検出画像と記憶画像の選画像(d)を第1回の2面像(d))。これであり、第1回の2面で(a)を得る。これにより、第1回の2位画像(a)を得る。これにより、横出画像(a)に存在するパターンの所織8bを欠陥として検出する。位置7dの回路パターンを検出して代本のサップの位置7dの検査に用いられる。

第 2 図において、欠陥が7dの位置にある場合、 7c と 7d の比較においても、 7d と 7e の比較にお いても、欠陥が模出されるので、それぞれの 2 チ されたときに、上記処理的では異物と被出され、 処理後に形状欠陥或いは変色欠陥と検出されたと き、その欠陥を致命的な欠陥(救命性欠陥)とし て機別(分類)し、この致命的な欠陥については 除去する処置を施すか或いは廃棄して。信順性の 1 C , L S I 等を製造しうるようにしたことにあ る。

(実施例)

以下、本発明の一製施例を銀1 図により記明の一製施例を銀1 図により記明の一製施例を銀1 図により記明ので限明したウェハトノの回路では上の112 で取明したウェハカノの回路では、インカノの一般では、インカノのでは、インカンを使用である。大きの一次を受けてある。大きのでは、インカンを使用である。大きのでは、インカンを使用である。大きのでは、一つのでは、一つのでは、一つのでは、インのでは、一つのでは、一つのでは、アの国家と比較され、大路側には、アの国家と比較され、大路側には、アの国家と比較され、大路側のでは、アの国家と比較され、大路側のでは、アの国家と比較され、大路側のでは、アの国家と比較され、大路側のでは、アの国家と比較され、大路側のでは、アの国家と比較され、大路側のでは、アの国家と比較され、大路側のでは、アの国家とは、アの国家とは、アの国家とは、アの国家とは、アクロスの一、アクロスを銀いては、アクロスを銀いています。

ップ比較結果を照合すれば、どのチップに欠陥が あったかを特定することができる。第 1 図の C P U 51により、この照合が行われる。

第4 図に、この様子を示す。欠陥耶の滅ぼ(a) と良品部の画像(4)は、位置合せされ、漫画像(c) が得られる。 放大値被出回路 25a により、整面 (c) における減数の敢大値が被出される。 欠陥86 は、良品部との減炎整が大きいので、上記最大雄 被出回路 25a により、欠陥86の、良品部との減炎 遊を被出することができる。

なお、画像メモリ 15 a は、上記多重無点画像記憶用以外に、通常の欠陥判定用に、機美画像 1 枚分を記憶できる容量をもつ。これにより、後述する、欠陥判定と欠陥分類を交互に行うシーケンスを実現することが可能になる。

また、2 = 2。での欠陥部の面像と良品部の画像を位集合せ回路24で位置合せし、1 次級分回路

欠陥部と良品部の画像の位置合せは、位置合せ 回路16,21a~21n,24で行われるが、これは 例えば信学技報 VoL、87,4152(1987)第51 質から第58 度に記憶されている方法で実現できる。位置合せされた7組の画像の整画像を検出した後その複数値を検出すると、欠陥が異物の場合は第14 図に示すように合無面 20より上側の 21,2 でも 比較的大きな破炎値をもも、従って欠陥分類回路 50 において例えば第5 図に示すフェーに従って、容易に異物かどうかの判定ができる。

適似の破分は、被分回路25で行われるが、例えば 2 次徴分は第 6 四に示すように、 4 他のエッジオペレータ(1-2 1)を画像に難し、それらの最大値を検出することにより実現できる。

第7 図に、2 次数分回路 254 の具体解成を示す。 第7 図 (a) において、位置合せ回路24からの、例 えば 8 かはのディジタル画像信号を 8 政のシフト レジスタ 250 で受け、初政及び第 5 政の出力は加 其器 251 に、第 2 政の出力はゲイン 2 の増編器 252 にそれぞれ供給される。加算器 251 の出力及

これらの被出価を全て欠陥分類回路 50 に入力する。欠陥分類回路 50 では、第 15 図及び 第 17 図に基づいて 第 5 図に示すように欠陥の権 契の判別を行う。これらはソフトウェアにより実現される。 次に動作を税明する。

対物レンズ 5 は、その N A が例えば 0.8 ~ 0.95 といった大きな値をもつものとし、解像度は高く、 無点深度は浅いものを進ぶ。 欠陥が被助されると、 との焦点深度の浅い対物レンズを利用して、 ウェ へを上下に例えば 0.2 μm きざみで移動させ、 ある 平面内にだけ焦点の台った画像を検出する。± 0.6 μm の範囲で画像を検出すると、 7 組の画像が検 出される。

び増幅器 252 の出力は、飲算器 255 に加えられる。 シフトレジスタ 250 , 加算器 251 , 増幅器 252 及 び放箕器 255 で、* 1 , -2 , 1 * なるオペレータ が構成されている。

第7 図 (b) は、縦,横,斜めの 8 方向で被分するための回路で、位置合せ回路 24の出力を 5 × 5 切出し回路 254 化加え、縦,横,斜めの 5 画景を選択して 4 つのオペレータ ① P 1 ~ ② P 4 に加え、 画像信号を複分する。 各オペレータは、第7 図(a) に図示したものと同一でよい。 4 つのオペレータ 出力は、 東大個徴出回路 255 に加えられ、これらの 5 ちから 数大個が被出される。

破分した後、発蘭像を被出すると、その機 低低は第17回に示すような 放形となり、欠陥が変色の あ合は 機 炎値が 小さくなるので、欠陥分 類回路 50 により 第 5 図に示すフローに 従って 容易に変色かどうかの 判定ができる。

第18図に、処理のフェーを示す。 積絶は時間を示している。 同図において画像模出、欠陥判定を 様返し行い、複変が行われる。 画像模出は、 第1

凶に示す T V カメラ 15 , A / D 変換器 14 , 画像 メモリ 154 により行い、欠陥判定は、位置合せ圓 路 16 、 整面像検出回路 17 、 2 値化回路 18 。及び 欠陥位世の特定を行うCPU51により行われる。 欠陥が被出された場合、上記棋査を中断し、欠陥 部及び対応する良品部の多重焦点面像を検出する。 この面像検出はTPカメラ , A/D変換器14。面 像メモリ 15a 。 15b を用いて行われる。次に、こ れらの画像の墨画像、東大値検出を行う。これら は、位置合社回路 21c, …, 21n, 24, 差面像模 出回路 22a , ... , 22m , 26a , 26b , 做分回路 25c, 25b, 数大便検出回路 25c, ..., 25n, 27c , 27b により実現される。各名位置での最大。 値及び磁分面像の差面像の最大値がすべて検出さ れると、欠陥分類が行われ、欠陥分類回路50によ り異物,変色,形状欠陥に分類される。そして、 **再び画像検出。欠陥判定が、欠陥が検出されるま** で嬢返し行われる。

このようにウェハ山の被検査対象パターン上に 存在する欠陥を第22回に示す。即ち、検出対象欠

全体構成を新り図に示す。同図において、合無点の面像は、カメラ 13c によって得られ、 A / D 変換器 14c を軽た後、欠陥利定に用いるべく、面像メモリ 15c 。及び位置合せ回路16に入力される。欠陥分類時は、カメラ 15c ~ 15n によって得られる全ての画像が、画像メモリ 15c , 15b に同時に入力される。従って、画像メモリは、 n 枚の画像を同時に orita可能であるものとする。ただし、read は画像を 1 枚ずつ読み出せれば良い。

変色については別の構成により判別することもでき、第1 図では変色を判別するため画像を減分したが、画像総改論(コロナ社)17 頁、18 頁に記載されているように、画像をフーリエ変換し、これにフィルタをかけた決逆フーリエ変換することにより、回路パターンのエッジを強調することもできる。これを用いて、欠陥部と良品部の登画像を検出し、遊്の使の大小により変色欠陥を判別することが可能である。

また、光学的手段により変色欠陥を判別することも可能である。第10일において、暗視野照明系

陥は、回路パターンのふくれ 8c , 断 融 8b , ショート 8c , 欠け 8d などの形状欠陥 8 , 変色欠陥 9 及び異物10である。

本実施例では、欠陥を板出しては分類するという検査シーケンスを説明したが、第19回に示すように例えば1枚のウェハについて欠陥を全て板出して、欠陥の位置座標をCPU51にすべて配慮しておき、とれた基づいて検査後順次欠陥を呼び出して欠陥分類を行っても且い。

また、欠陥検出と欠陥分類を第21 別に示すように別の光学系で行い、欠陥検出は低倍で高速に、 欠陥分類は高倍で正確に行うことも可能である。 また、照例はいかなる構成のものであっても適用 可能である。

無8 図に多葉焦点面像検出の別の実施例を示す。 2 割御回路19によりウェハ1 を上下を動する代わりに、複数のT V カメラ 18a , 15b … を用添し、 とれを少しずつ光路上離して設置することにより、 台集面が Z_a , … , Z_{-a} … の複数の画像を同時に得ることも可能である。

こしてランプ 52 ,コンデンサ レンズ 55 .厳 視野 照明用放走遺定のための狭帯 城フィル & 54(放長 4)、リング状態ロスリット55、リング状ミョー 56、放物凹面鏡 57、また明視野照明系としてラ ンプ 58 、コンデンサレンズ 59 、 皮炎追定フィル タ 40 (改長 41) 、円形開口スリット 41 、ハーフ ミラー 42 、対物レンズ 45 、故長分離ミラー44、 及び暗視野像機出用エアカメラ45、明視野像機出 用TVカメラ46により帯放された画像板出糸にお いて、暗視野照明はフィルタ54により放棄力に膨 定され、放物凹面鏡57によりパターン上に周曲斜 め方向から服明される。明視野照明はフィルタ40 により放長なに限定され、上方から照明される。 欠陥部の暗視野顕像と良品部の暗視野闘像を検出 し、これを第11 図に図示する位値合せ回路 24a で 位置合せし、蹇國像検出回路 26年 で蹇遠像を検出 する。

河様に、欠陥部の明視野頭像と良品部の明視野頭像を検出し、これを位置合せ回路 24.6 で位置合せし、近面像検出回路 26.6 で遊路像を検出する。

東大館棟出回路 27a , 27b でこれらの裏頭像の製 製値を検出すると、第12回に示すように、欠陥が 変色の場合は形状欠陥,其物に比べ、暗視野照明 時の最表値が小さくなり、欠陥分機回路50におい て容易に変色が判別できる。なお、同図において、 位置合せ図銘 16 , 提頭像検出回路 17 。 2 値化回 路18は遺営の欠陥判定用のものである。

装置により、ウェハを退跡し、各級世形に供金及 び欠陥分類を行う。欠陥の座棋をチェックすると とにより、欠陥が各級値を絶てどのように発生す るかが調べられる。例えば、要盤BKよる処理を 経たウェハを存金し、検出した欠陥は、前装催化 からの特込み欠陥と要懺B内で発生した欠陥から なり、姿質Aによる処理を経た時に複変して得た 欠陥データと限合すれば、製量B内で発生した欠 降か前装置からの得込み欠陥かどうかがわかる。 ここで、前長世んからの持込み欠陥のうち、典物 については異世 B で形状欠陥或いは変色を引き起 とさないものもあり、致命的な異物の付着したパ ターンは必らず次以降の最似で形状欠陥或いは変 色となるが、数金的でない異物の付着したパター ンは以呼の装置を経ても形状欠陥等にならず、艮 品である。従って、本構成をもつ外戚検査築催に より異物と分類された欠陥について、その無保を 記憶しておき、そのウェハが次の鉄鉱を軽た改に、 再度欠陥検出,分額を行うことにより、英物の政 命性を判定することが可能になる。これにより、

後方に5億光を遮断子50である。 のででは、19を放け、これの他によりでは、19を放けである。 のででは、19を放射である。が、19を放射である。 ののでは、19を放射では、19を放射では、19を放射では、19を放射では、19を放射では、19を放射では、19を放射では、19を放射では、19を使用では、19を使用で、19を使用で、19を使用で、19を使用で、19を使用で、19を使用で、19を行うには、19を行うには、19を行うには、19を行うには、19を行うには、19を行うにより、19を行うにより、19を行うにより、19を行うにより、19を行うにより、19を行うにより、19を行うにより、19を行うにより、19を行うにより、19を行うには、19を対け、

また、上記欠陥分類の手法を用いて、次に説明 する、より効果の大きい実施例も実現可能である。 即ち、異物の数命性判定を行うことが可能であ る。以下とれを説明する。第14図に示すように、 ゥェハ上の団路パターンは複数の誤賞 A , B , … Bにより根次形成される。本構成をもつ外観検査

製造長世の状態をより的確に把握することが可能になる。

以上いくつかの実施例を説明したが、対象とするウェハの画像を検出し、位置合せすることにより、欠陥利定,欠陥分類を行っている。従って、ウェハ上の固路パターン密度が小さい場所では、位置合せする 2 枚の画像の隣に一方でパターンが

特開平2-170279 (11)

入り、他方に入らないケースが生じ、 越像の位置合せが正確にできない場合がある。そこで、パターンのないエリアについて、ダミーバターンを作り込み、検出した画像に必らずパターンが入るようにして位置合せできるようにする。ダミーバターンはいかなる形状であってもよい。 このようにして、ウェハを検査・欠陥分類することにより、ブロセス・設備の歩留り管理に大きく客与することができる。

上記実施例ではウェハについて説明したが、T PT や複膜磁気ヘッド等の半導体製品等について も適用可能である。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば外観検査 袋獣において検出した欠陥を自動で分類でき、目 視による観察が不要となる。また、検出した異物 の软命性を判定できる。従って、ブロセス・設備 の歩窗り管理に大きく寄与することができる。

4.鉛面の耐単な説明

第1 図は本発明の被検査対象パターンの欠路検

示した凶、第 15 図は第 10 図に示す暗視野面復復 出とは異なる他の一実施例を示した概略構成的、 第14回は本発明に係る被検査対象パメーンの欠陥 横 出 築 値 を 半 導 体 製 造 ラ イ ン に 選 用 し て 数 命 的 欠 陥と数命的欠陥でない欠陥とに識別するシステム を示した図、第15回は被検査対象パターンに対す る合焦点位置関係を示した図、第16回は各種欠陥 における合無点面の Z 位置と差面像の最近値との 関係を示す図、第17回は各種欠陥における嵌分の 次数と透画像の磺炭値との関係を示す的、第18図 は無1凶に示す級性における処理の一実施例を示 **すフロー図、第 19 図は第 18 図と異なる処理の一** 実路例を示すフロー図、第20回は外観検査装置を 用いて異物の飲命性判定を行う展進の具体的構成 を示す的、第21 図は欠陥模出と欠陥分類とを別の 光学系で行う一実施例を示した機略構成的。 第22 脚は被検査対象パメーンに存在する各種の欠陥を 示した 凶、 第25 図は従 来技 術 の 被検 査対 象 パ ォー ンの欠陥横出装筐の一例を示した図。第24回は従 来技術の被検査対象パターンの欠陥検出委債の他

出張世の一実施例を示す金件構成図、第2回は第 1 図に示す最優において隣接するウェハ上のチャ ブ内部の位置の回路パターンを比較する状態を示 丁図、第5回は第1回に示す硬性において得られ る検出画像,記憶画像,位配合せ画像,差面像及 び2値面像を示す磁、第4数は第1数に示す装置 において $Z=Z_i$ での欠陥部の面像、長品部の面像、 これら位置合せされた臺画像及び絃楽画像の屋影 武形を示す凶、第5 図は第1 図に示す欠陥分類回 路により欠陥の種類の利別を行うフローを示す的、 第6数は第1数に示す数分回路によって行なわれ る画像像分を示す図、第7回は第1回に示す2次 像分回路の具体的構成を示す図、餌 8 図は割1 図 とは異なる多重無点面像検出の一実施例を示す図。 節9 図は第8 図に示すー 実施例を適用した金体体 成を示す的、第10回は第1回と異なり、光学的手 段により変色欠,除を判別する一実施例を示す図、 第 11 図は第 10 図に示す一実施例を進用した金体 構成を示す図、第12 図は各種欠陥における明視野 照明及び暗視野照明と差面像の幾板値との関係を

の一例を示した凶である。

1 … ウェハ

15 ··· T V カメラ

15… 確像メモリ

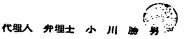
16,21,24…位置合业园路

17,22,26 ··· 楚爾像檢出回路

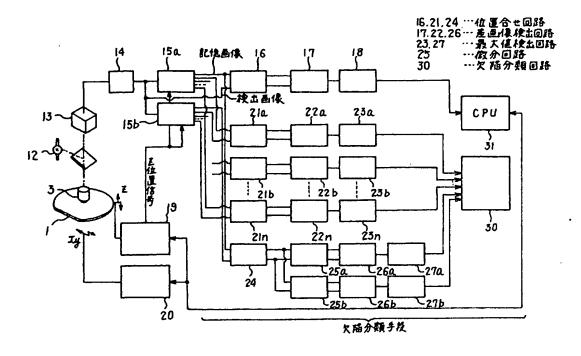
25,27 ... 最大值被出回路

25 … 做分回路

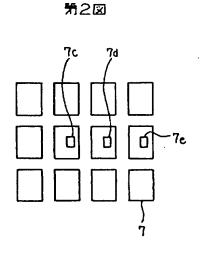
50 … 欠陥分類回路

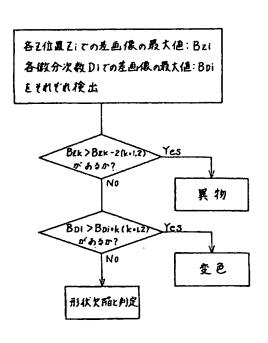


新|図

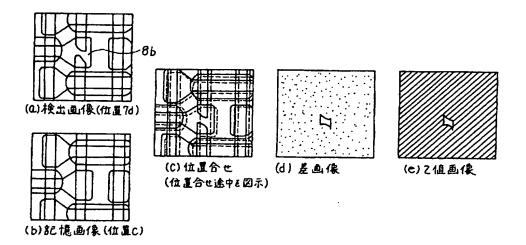


第5図

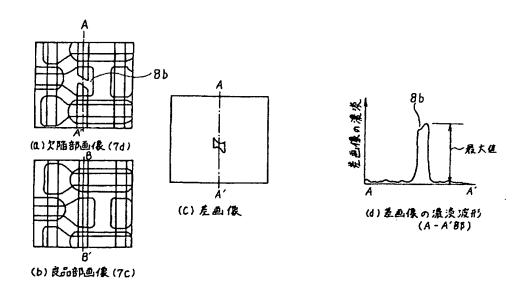




第3図

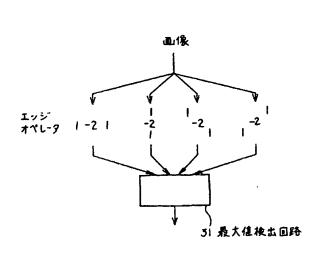


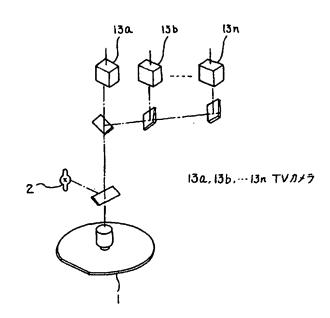
第4図

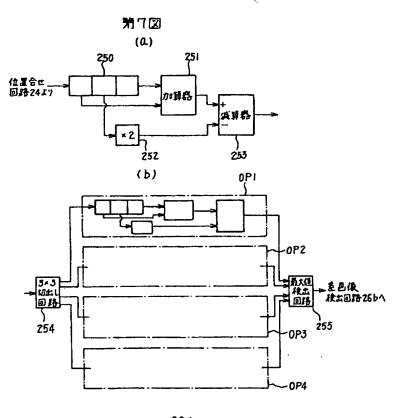


第8図

第6図

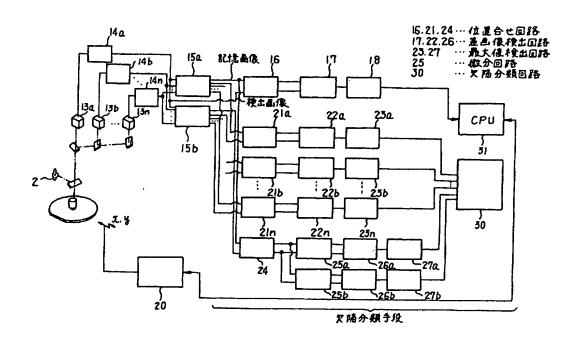




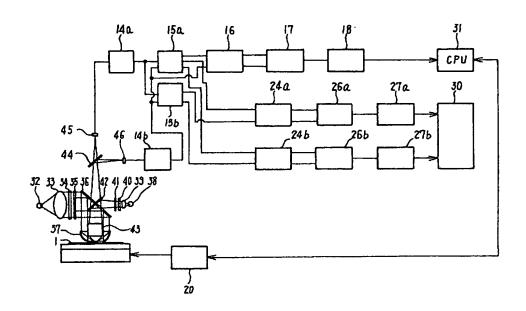


-604-

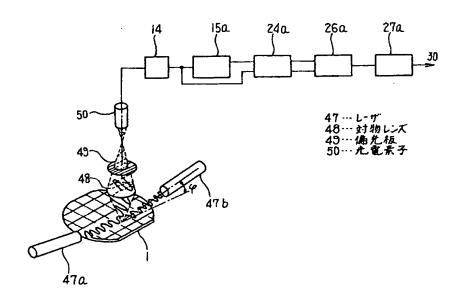
第9図



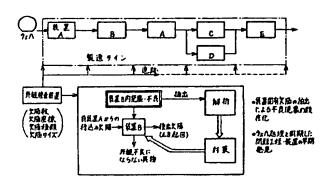
治日図



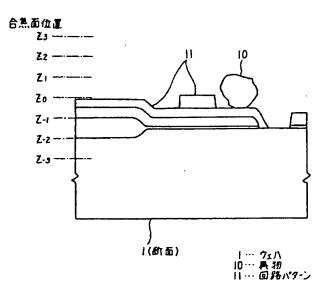
第13図



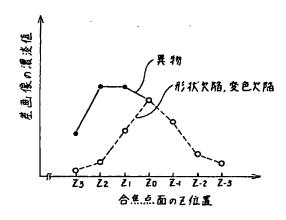
第14図



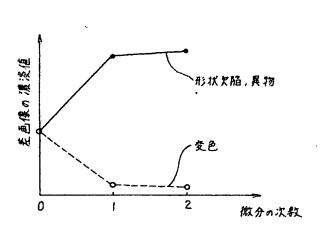
第15図



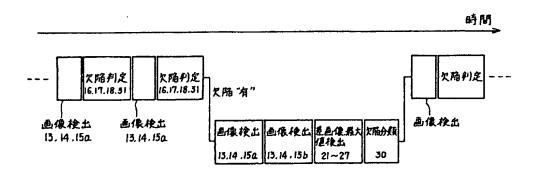
第16図



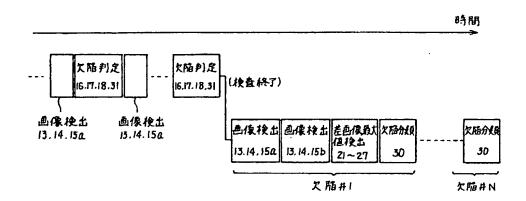
第四図

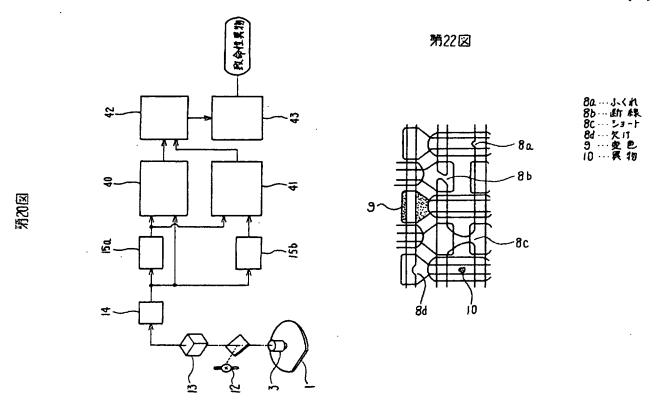


第18図

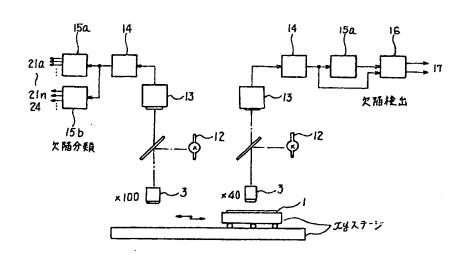


第19図

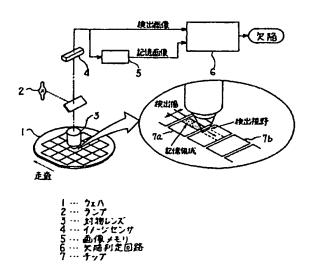




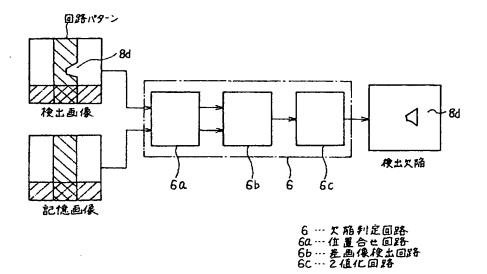
第21図



第23团



第24図



-610-

(54) GRAPHIC PROCESSING SYSTEM

(43) 2.7.1990 (11) 2-170278 (A) (19) JP

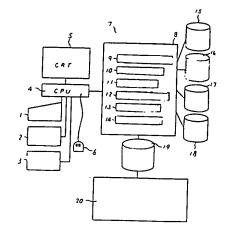
(21) Appl. No. 63-323361 (22) 23.12.1988

(71) TOSHIBA CORP (72) YOSHIKO OGAWA

(51) Int. Cl⁵. G06F15/62

PURPOSE: To transform the input into the common information and to improve the operability in a graphic processing system by deciding an instruction input means via an input means deciding means and converting the input into the character information via an information conversion means in the case the input is equal to the coordinate information.

CONSTITUTION: The instructions received via the 1st-3rd instruction input means 1-3 undergo the decision of their input systems via an input means deciding means 9. Then the coordinate information is inputted in the case the result of decision shows the on-screen menu selection input and the on-screen tablet selection input. In other words, the instructions are inputted in this case by selecting an on-screen tablet menu displayed on a display device 5 via an instruction device 6. Thus the coordinate information is obtained and then converted into the character information via an information conversion means 10 by reference to an on-screen menu table 15 and an on-screen tablet table 16. The character information is stored in a command store table 17 via an instruction store means 11. As a result, an optional input system can be adopted on an optional hierarchy and the limitation for an input system is eliminated.



1: keyboard input. 2: on-screen menu selector. 3: on-screen tablet selector. 7: command compiler. 12: store state deciding means. 13: instruction analyzing means. 14: instruction store means, 18: command syntax table. 19: analyzing result store table. 20: command execution module

(54) METHOD AND DEVICE FOR DETECTING DEFECT OF PATTERN TO BE CHECKED

(11) 2-170279 (A)

(43) 2.7.1990 (19) JP

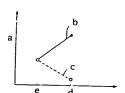
(21) Appl. No. 63-323276 (22) 23.12.1988

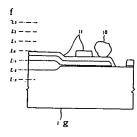
(71) HITACHI LTD (72) SHUNJI MAEDA(1)

(51) Int. Cl⁵. G06F15/62,G01B11/24,G01N21/88,H01L21/66

PURPOSE: To automatically detect the defects of a pattern to be checked by photographing a multi-focus picture of the pattern and comparing the multi-focus picture signal with a standard pattern signal to check the defects of the pattern to be checked.

CONSTITUTION: The pictures are detected to a circuit pattern (pattern to be checked) 11 of a wafer 1, etc., at plural points...Z₃, Z₂...Z₋₃...which are distant vertically from a focused surface position Z_0 in the direction Z. Therefore the picture detected at the position Z_0 is focused on the pattern 11; while the pictures detected at the points $Z_1 \cdot Z_3$ are not focused on the pattern 11. Thus the image of the pattern 11 is blurred. While a foreign matter 10 shows the dust, etc., attached onto the pattern 11 and therefore an in-focus state is secured up to the point Z_1 or so in addition to the point Z_0 . Thus the image of the matter 10 is clear. In other words, the matter 10 has the clearly different waveforms in terms of the form defect and the discoloration in the case the Z position of the focused surface is set on a horizontal axis with the gradation value of a difference picture between the defective and nondefective parts set on a vertical axis respectively. Thus the matter 10 is discriminated.





a: gradation value of difference picture. b: form defect. foreign matter. c: discoloration defect. d: dark viewfied illumination. e: bright viewfied illumination. f: focused surface position. surface position. g: section

(54) DOCUMENT INCLINATION CORRECTOR

(11) 2-170280 (A)

(43) 2.7.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 63-324864 (22) 22.12.1988

(71) FUJI XEROX CO LTD (72) TOSHIKI SAITO

(51) Int. Cl⁵. G06F15/64,G06K9/32,H04N1/387

PURPOSE: To easily correct the inclination of a document even for an original in which horizontal writing and vertical writing coexist according to the inclination angle of the original by obtaining the inclination angle of the original according to the area of each rectangular area in a binary picture when the binary picture is rotated at a prescribed angle.

CONSTITUTION: An inclination correcting part 13successively scans a raster in a left direction from the final vertical line in the right part of the binary picture stored in a picture memory 12, obtains an X coordinate value x2 of a line which is detected first out of lines to contain black picture elements, further successively scans the raster in an upward direction from the final horizontal line in the lower part of the binary picture, obtains a Y coordinate value y2 of a line which is detected first out of lines containing the black picture elements, and determines one point composed of an X-Y coordinate value (x2, y2). Further, the part 13 obtains an area S (D) of the rectangular area composed of two points having $X \cdot Y$ coordinate values (x_1, y_1) and (x2, y2). Thus, the inclination of the document can be easily corrected even for the document in which the horizontal writing and the vertical writing coexist according to the inclination angle of the original by obtaining the inclination angle of the original according to the area of each rectangular area.

